

スピネル障壁層を用いた強磁性トンネル接合膜の作製

佐々木麻季, 角田匡清
(東北大)

Fabrication of magnetic tunnel junction with spinel barrier layer
Maki Sasaki and Masakiyo Tsunoda
(Tohoku University)

はじめに 現在, MgOを障壁層とした強磁性トンネル接合(MTJ) 素子が盛んに研究されており, 高い磁気抵抗変化率(TMR比)が得られている。MTJの磁気ヘッド応用には低い面積抵抗積(RA)が求められるが, CoFe, Fe, Fe₄N等の強磁性電極とMgOの結晶格子が大きなミスマッチを持つため, 障壁層の極薄化が困難であった。スピネル(MgAl₂O₄)はCoFe等の強磁性電極との格子不整合が小さなことからMTJの性能を改善するためにトンネル障壁として近年研究され, これまでに, CoFe/spinel/CoFe-MTJ, Fe/spinel/Fe-MTJ等において100%を超える大きなTMR比が得られている¹⁻³⁾。我々の研究グループでも, RFスパッタリング法によってスピネル障壁層を形成したMTJで60%を超えるTMR比を得ている⁴⁾。本研究では, Sukegawaら²⁾の手法に倣い, スピネル障壁層を自然酸化法で形成したMTJを作製し, そのTMR特性の評価を行った。

実験方法 CoFe/Mg₂₂Al₇₈/Oxi/CoFeB-MTJ及びCoFe/Mg/Oxi/CoFeB-MTJを作製した。また, MgとMgAl層の膜厚比を変化させて障壁層の組成の異なるCoFe/(Mg/Mg₂₂Al₇₈)/Oxi/CoFeB-MTJを作製した。MgO単結晶基板に下部CoFe強磁性層をエピタキシャル成長させ, その上に障壁層を形成した。障壁層は金属膜を成膜した後, ガス圧3Paの純酸素を用い, 酸化時間を50sから200sの間で変化させて自然酸化を行った。金属膜の合計膜厚は1.1nmとし, 障壁層形成を1回の酸化もしくは膜厚を分割して複数回の酸化により行った。作製したMTJの磁気特性評価はVSM, TMR特性はCIPTを用いて測定した。

実験結果 Fig.1に作製したMTJの障壁層の組成に対するTMR比をプロットしたものを示す。Mg₆₀Al₄₀からMg₅₀Al₅₀の付近でTMR比80%程度を確認した。分割酸化ではMg₇₀Al₃₀付近で40%程度を確認した。

Fig.2は, 作製したMTJの障壁層の組成に対するRAをプロットしたものである。RA値は分割酸化を行った方が少し高くなった。これは, 一度の酸化で酸化しきれていなかったものが, 分割酸化により酸化されたためだと考えられる。

現在, Sukegawaらの報告のような大きなTMR比が得られていない。これは障壁層の結晶化が不十分であることが考えられる。現在, 分割酸化ごとに真空中赤外線加熱を行うことでTMR比の向上を試みており, 講演会当日発表する予定である。

参考文献

- 1) H.Sukegawa et al., *Appl.Phys.lett.* **96**, 212505 (2010)
- 2) H.Sukegawa et al., *Appl.Phys.lett.* **105**, 092403 (2014)
- 3) B. S. Tao et al., *Appl.Phys.lett.* **105**, 102407 (2014)
- 4) M.Tsunoda et al., *JAP* **177**, 17D703 (2015).

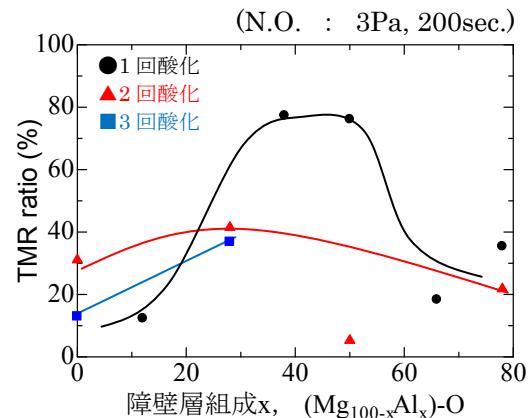


Fig.1 障壁層の組成に対するTMR比

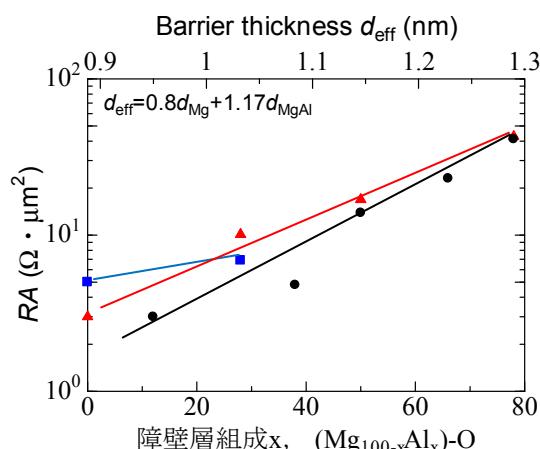


Fig.2 障壁層の組成に対するRA